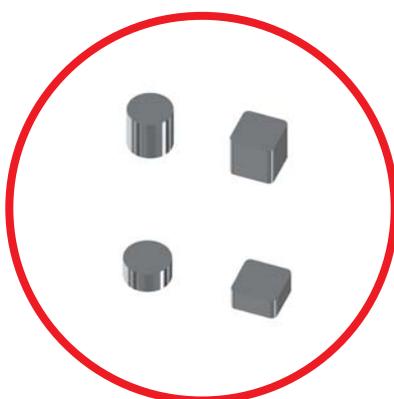
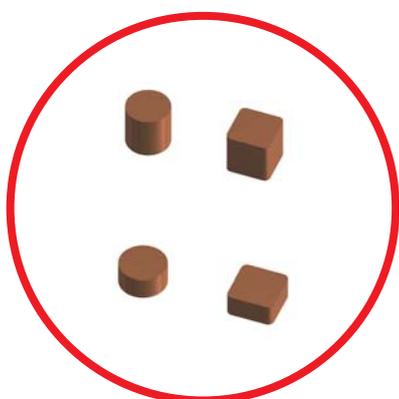
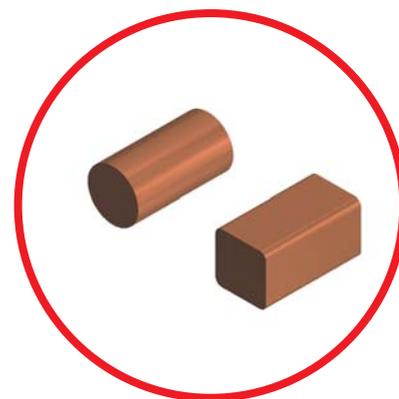
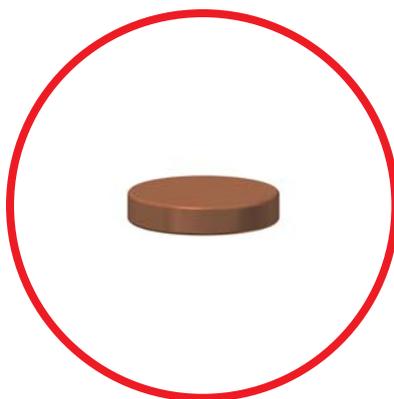


放熱端子



【製品の特長】

各種半導体、集積回路部品、積層基板、ヒートシンクなどに用いられ、熱の拡散、放熱を目的に使用されます。

【参考仕様】

材料：銅、銀、アルミなど

線径：φ0.3 mm ~

めっき仕様：Ag、Ni など